



Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento

Alcance, propósito y ámbito:

Las *Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento (JIISIC)* realizadas con éxito en diversos países de Iberoamérica, han representado desde su primera edición en 2001, un foro de encuentro internacional de científicos y profesionales dedicados al estudio e investigación de la Ingeniería de Software y de la Ingeniería del Conocimiento. Su propósito fundamental es fomentar el contacto, la cooperación científica y profesional, así como la transferencia de tecnología en el ámbito Iberoamericano.

<https://jiisic.uady.mx/2026/>

Temáticas de interés:

- Requisitos de Software.
- Diseño de software.
- Construcción de Software.
- Pruebas de software.
- Calidad del Software.
- Mejora de Procesos de Software.
- Factores Humanos en la Ingeniería del Software.
- Ingeniería de Software Empírica.
- Modelos y Métodos de Ingeniería de Software.
- Mediciones y Métricas de Software.
- Educación en Ingeniería de Software.
- Inteligencia Artificial e Ingeniería de Software.

Fechas Importantes:

- Límite de envío: ~~24 de agosto~~ 17 de septiembre de 2026.
- Notificación de resultados: 16 de octubre de 2026.
- Envío de versiones finales: 30 de octubre de 2026.
- Realización del evento: 12-13 de noviembre de 2026.

Modalidades de Participación:

- **Estudios concluidos.** Estudios terminados o con resultados concluyentes. Cada artículo deberá incluir un máximo de 5 autores. *(La extensión está limitada a 10 páginas).*



Difusión oral y escrita de los trabajos:

El Comité Organizador organizará las presentaciones orales bajo la modalidad virtual de todos los trabajos aceptados los días 12 y 13 de noviembre. Los trabajos que sean presentados oralmente durante las JIISIC'26, serán publicados en el primer semestre de 2026, en alguna de las revistas con índices iberoamericanos listadas a continuación:

Revista Abstraction & Application
Revista Perspectivas
Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica
Revista Tecnura
Revista Científica
Revista Ingeniería Solidaria

Envíos:

Envíe sus trabajos usando el siguiente enlace a Microsoft CMT:

Tarifas para autores:

Autores en México	3,500 pesos mexicanos, mediante transferencia bancaria.
Autores fuera de México	210 dólares estadounidenses, mediante un servicio en línea que será habilitado luego de la notificación de resultados.

Comité Permanente:

Silvia Teresita Acuña, Universidad Autónoma de Madrid, España.
José Antonio Pow-Sang, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.
Raúl Antonio Aguilar Vera, Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Mónica Villavicencio, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador.
Omar Salvador Gómez Gómez, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.
César Jesús Pardo Calvache, Universidad del Cauca, Colombia.

Comité de Organización:

Raúl Antonio Aguilar Vera (Presidente).
Juan Pablo Ucán Pech.
Julio César Díaz Mendoza.
Antonio Armado Aguilera Güemez